Un servizio su misura: la 'Confezione per Produzione'

Andrea Cattania

L'iniziativa di RS Components, avviata l'anno scorso, ha fruttato in Europa e in Asia più di 200.000 ordini da parte di progettisti elettronici e responsabili di produzione

È stata recentemente annunciata da RS Components una nuova estensione dell'offerta di soluzioni disponibili nell'ambito del servizio 'Confezione per Produzione' che interesserà oltre cinquantamila prodotti, per la maggior parte componenti elettronici.

I PRODOTTI 'P' E GLI ORDINI A PROGRAMMA

Il servizio 'Confezione per Produzione', lanciato da RS lo scorso anno, permette al cliente di ordinare i componenti desiderati direttamente nelle correnti configurazioni industriali standard, come tubi, vassoi o reel. La flessibilità nella definizione dei quantitativi ordinabili consente di soddisfare ogni esigenza di produzione in piccoli volumi o di prototipazione. Il recente ampliamento dell'offerta RS riguarda diversi prodotti di Texas Instruments, Microchip, Osram, Tracopower e Fairchild. Si può visualizzare l'intera gamma dei prodotti offerti con questo servizio accedendo alla sezione dedicata di RS online (rswww.it/produzione).
Nell'ambito di questo servizio tutte le confezioni sono certificate BSI/Ansi ESD S20.20 in relazione ai problemi indotti dalle scariche elettrostatiche. L'imballaggio di tubi, vassoi e reel viene realizzato in modo da garantire il corretto funzionamento dei componenti nelle linee di produzione, senza che sia necessario interrompere il flusso operativo né fermare i macchinari. Un altro servizio introdotto di recente da RS, abbinato all'iniziativa 'Confezione per Produzione', è quello chiamato 'Ordini a Programma'. Nel momento in cui inoltra un ordine online, il cliente ha la possibilità di indicare la data di consegna, ottimizzando in tal modo la gestione dei programmi di produzione.

MAURIZIO CANDURA, country manager di RS Italia

NUOVE SOLUZIONI MICROCHIP NEL CATALOGO RS

Gli ultimi due annunci di RS Components riguardano l'ampliamento dell'offerta di prodotti Microchip e il lancio di una nuova gamma di soluzioni LeCroy.
A partire dal mese di ottobre, il nuovo catalogo RS (edizione 2010) comprende la famiglia di microcontrollori PIC, che utilizzano la tecnologia nanoWatt XLP per ridurre i consumi energetici grazie all'adozione della modalità sleep. Un importante vantaggio della tecnologia XLP consiste nella possibilità di migrare verso i prodotti low-power che integrano periferiche USB e soluzioni mTouch. La corrente di sleep è contenuta entro 20 nA, mentre l'assorbimento real-time è inferiore a 500 nA e la corrente del WDT (Watchdog Timer) non supera 400 nA. Queste caratteristiche sono comuni alle linee di microcontrollori XLP a 8 e a 16 bit. A supporto di questi microcontrollori sono stati introdotti tre moduli plug-in Pims, che si inseriscono nelle schede Explorer a 8/16 bit, già esistenti, di Microchip.

UNA NUOVA PARTNERSHIP NELLA STRUMENTAZIONE

Con l'estensione dell'offerta RS agli oscilloscopi LeCroy i clienti avranno accesso ai ben noti vantaggi di questi strumenti: ampio display a colori, massima semplicità d'uso e vasta gamma di funzioni avanzate, atte a soddisfare le esigenze di progettazione e sviluppo.
L'offerta di strumenti LeCroy da parte di RS comprende: la serie WaveAce, con sei modelli a due canali, larghezza di banda da 60 a 300 MHz, velocità di campionamento fino a 2 GS/s e memoria fino a nove forme d'onda kpts/ch; la serie WaveJet 300 A a 2 e 4 canali con larghezza di banda 100, 200, 350 e 500 MHz e capacità di memoria 500 kpts/ch; le serie WaveSurfer Xs-A e MXs-A, con larghezza di banda 200, 400, 600 MHz e 1 GHz e velocità di campionamento fino a 2,5 GS/s per canale.
Anche questi oscilloscopi, come tutti gli strumenti offerti da RS, sono supportati dalla garanzia di un'immediata evasione degli ordini, della consegna in ventiquattro ore in tutta Italia e dal servizio di taratura.

readerservice.it
Fairchild n. 08
LeCroy n. 09
Microchip n. 10
Osram n. 11
RS Components n. 12
Texas Instruments n. 13
Tracopower n. 14

Tre domande al manager di RS Components

Abbiamo chiesto a Maurizio Candura, country manager di RS Italia, quali siano le aspettative del Gruppo dopo l'ampliamento dell'offerta di prodotti in Confezione per Produzione. "I nostri clienti - ha spiegato Candura - hanno molto apprezzato la possibilità di ordinare i componenti esattamente nella quantità desiderata e nell'imballo standard del costruttore. Siamo certi che con quest'ulteriore ampliamento dell'offerta di prodotti contrassegnati dalla lettera 'P' (come abbiamo chiamato quelli in Confezione per Produzione) otterremo ancora maggiori consensi da parte dei progettisti elettronici e dei responsabili degli acquisti. Inoltre, l'aggiunta di nuove funzionalità online per gestire al meglio gli ordini conferma una volta di più RS come riferimento per la selezione e l'acquisto di componenti elettronici".
Sul tema della collaborazione con Microchip, Candura sottolinea: "Da vari mesi operiamo a stretto contatto con Microchip per offrire ai nostri clienti prodotti basati sulle tecnologie più aggiornate. Inoltre, la nostra crescente flessibilità in termini di prezzi, quantità e packaging nel formato standard industriale ci consente di soddisfare al meglio le esigenze dei progettisti che hanno scelto le soluzioni Microchip per lo sviluppo di nuovi progetti o per la prototipazione e la produzione in piccoli volumi".
Infine, commentando il significato per RS del rapporto di partnership con LeCroy, Candura si dichiara particolarmente felice "di aver avviato una nuova collaborazione con un fornitore altamente professionale di oscilloscopi, che i nostri clienti di elettronica apprezzeranno non solo per l'elevata affidabilità, ma anche per i prezzi competitivi".

brevi brevi brevi brevi brevi brevi

Green Hills Software, fornitore di soluzioni di software embedded, ha realizzato il Networking Solutions Center nel Michigan, ad Ann Arbor. Il Centro Solutions è composto da un team di ingegneri preposti al miglioramento dei protocolli di rete, protocolli industriali, e alla sicurezza delle reti.

MontaVista, azienda che commercializza Linux embedded, ha annunciato oggi che Meld Embedded Linux Community è ora una comunità attiva con oltre 1.500 partecipanti. Meld cerca di colmare le necessità di sviluppatori embedded di Linux, offrendo una comunità dove i membri possono collegarsi e porre domande, scambiare informazioni e ottenere risposte, sostenendosi a vicenda nelle progettazioni.

National Semiconductor ha annunciato che Brian L. Halla andrà in pensione alla fine di novembre anche se rimarrà presidente esecutivo della società. Halla sarà sostituito da Donald (Don) Macleod, che diventerà presidente e chief executive officer (CEO) dal 30 novembre 2009. MacLeod attualmente è presidente di National e chief operating officer (COO).

ST-Ericsson, leader mondiale nelle piattaforme wireless e nei semiconduttori, ha annunciato di aver esteso la propria collaborazione con il produttore di soluzioni per reti dati Edge e TD-Scdma Hojy Wireless allo scopo di portare la mobilità ad alta velocità sul mercato informatico cinese. Hojy ha scelto il primo modem TD-HSPA a 65nm del settore, il sistema M6718 realizzato dalla consociata cinese di ST-Ericsson T3G, per sviluppare la prossima generazione di moduli per banda larga mobile ad alta velocità destinati a data card, adattatori dongle USB, notebook e smartphone prodotti per il mercato cinese.

Intel Corporation ha reso noto il fatturato del terzo trimestre del 2009, pari a 9,4 miliardi di dollari. La società ha registrato un risultato operativo di 2,6 miliardi di dollari, utili netti di 1,9 miliardi di dollari e utili per azione pari a 33 centesimi.